

(部門共通・運要 5-1-5)
(公募掲載様式)

委員会委員公募掲載様式

委員会名 (所属部門)	ULSI インターコネクト材料技術調査専門委員会 (C部門) 【電子材料技術委員会】		委員会での調査・検討項目の概要, 委員長のメッセージ等 (100字程度)
設置期間	平成14年6月～平成16年5月		ULSIの多層配線技術や低消費電力・超高速デバイスのための配線技術、3次元実装やSiP実装技術など、次世代ULSIデバイスのインターコネクト技術における材料やプロセスの研究開発状況とその課題に関する調査・検討を行う。
委員長名(所属)	財満鎮明(名古屋大学)		
委員会開催頻度	5回/年		
問合せ ・ 公募 受付 先	氏名 (所属)	財満鎮明 (名古屋大学)	
	電話	052-789-2762	
	FAX	052-789-5592	
	E-mailアドレス	zaima@alice.xtal.nagoya-u.ac.jp	
応募いただきたい方の専門分野, 経験など	ULSIの多層配線技術や新しいデバイス・配線構造、3次元実装技術に関する材料およびプロセス技術に従事または興味を持っている方。 電気学会会員あるいは入会していただける方が望ましい。		
公募締切	平成14年 9月 末日		